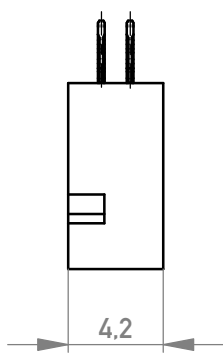
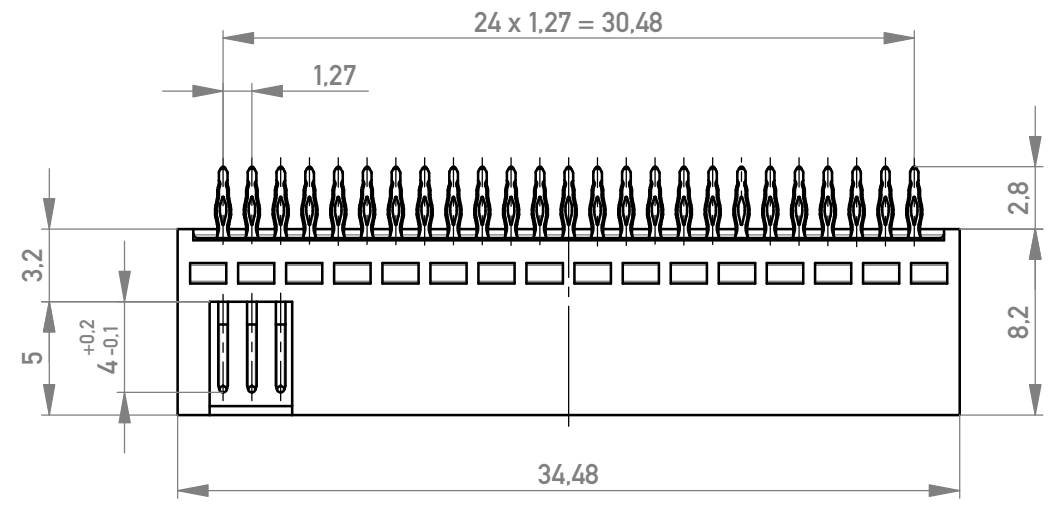
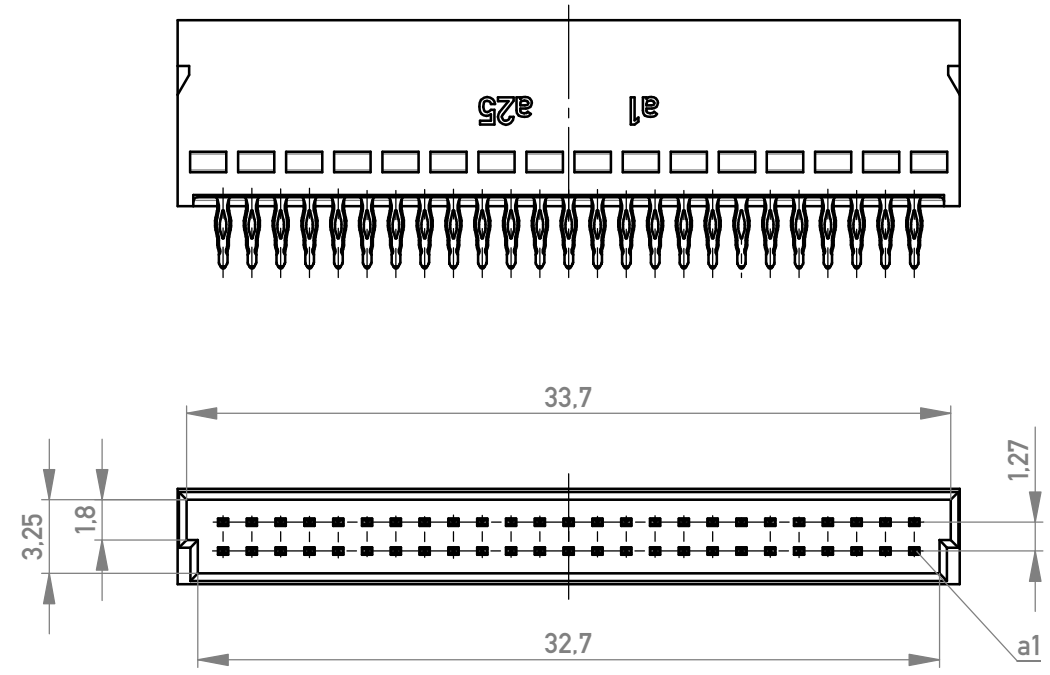
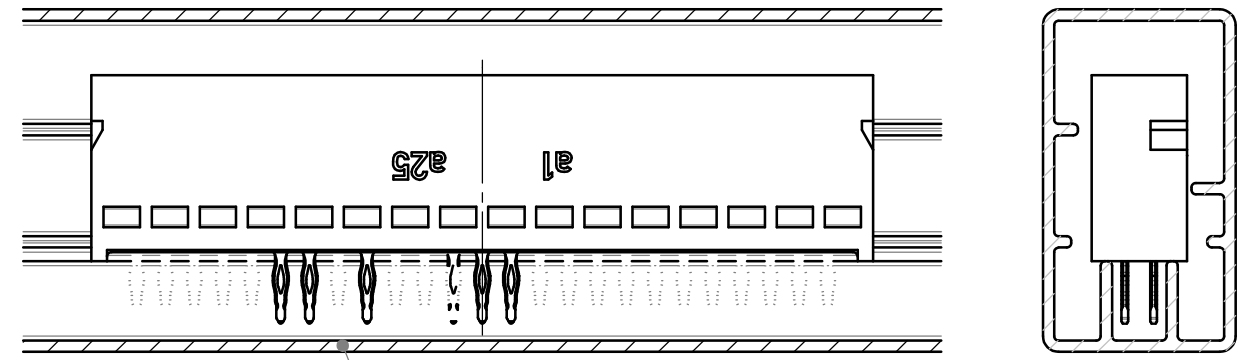


**Verpackt in Stangenprofil - Tube Packaging**  
 Verpackungseinheit: 19 Stück - Packaging unit: 19 pcs

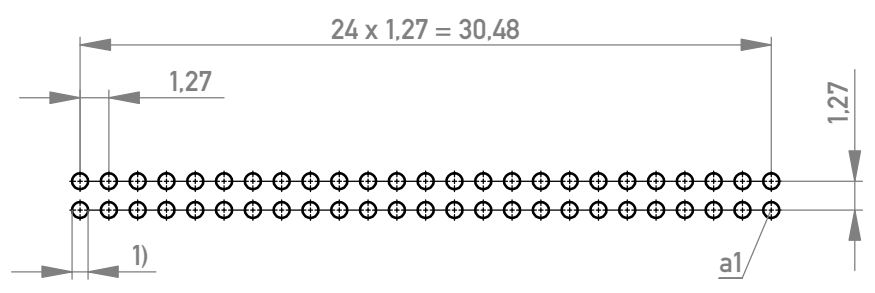


Anforderungsstufe 1  
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet  
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 1-2 µm  
Terminal Area 1-2 µm tin plating

Lochbild für Leiterplatte  
Board hole pattern



**1) Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062-E Nr. 1**  
 hole design according to ERNI-specification 164062-E No. 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.		Tolerances		Scale 3:1		Tool-no.	
		ISO 8015		Material			
		All Dimensions in mm					
		Date	Name	Messerl. SMC-Q 50-EE-BA 3 Male SMC-Q 50-EE-type 3			
		Created 31.08.2010	Hörsch				
		Checked 31.08.2010	Lappöhn				
		Approved 06.08.2019	Mödinger				
		TE Connectivity		064004-E		C (1/1)	
e1	TE Migration	12.05.2023	Admin			A3	
Index	Modification Nr.	Date	Name	Class SMCQ			